

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》，该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，2026年度公司及子公司拟向商业银行等金融机构申请不超过人民币50,000万元（含本数）的授信额度及配套贷款业务。

授信形式及用途包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、银行承兑汇票、信用证、票据贴现等综合业务，上述债务的利息、费用、期限、利率等条件，由公司与金融机构协商办理。以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将依据公司运营资金需求及金融机构审批结果确定。在授信期限内，授信额度可循环使用。

以上授信额度经公司2025年度股东会审议通过后生效，有效期为一年。同时授权董事长胡云平先生代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件。

特此公告。

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司

董事会

2026年4月24日